



使用箇所	材質/表面処理
ディスプレイ面	強化ガラス/AFコート
外装	PC樹脂/塗装、ハードコート、印刷
電源キー	アルミニウム/アルマイト処理
音量UP/DOWNキー	アルミニウム/アルマイト処理
カメラ/フレーム	強化ガラス/AFコート、ハードコート
カメラフレーム	PC樹脂/塗装、ハードコート
受話口フレーム	PET樹脂/なし
イヤホンマイク端子の周囲 (内側側面)	PC樹脂/塗装、ハードコート
USB Type-C接続端子の周囲 (内側側面)	PC樹脂/塗装、ハードコート
nanoSIMカード/microSD カードトレイ(外装部)	PC樹脂/塗装、ハードコート
nanoSIMカード/microSD カードトレイ	POM樹脂+ステンレス/なし
nanoSIMカード/microSD カードトレイのパッキン	シリコンゴム/なし

## 防水/防塵/耐衝撃性能

SH-M25は、nanoSIMカード/microSDカードトレイをしっかりと閉じた状態でIPX5<sup>※1</sup>、IPX7<sup>※2</sup>の防水性能、IPX9<sup>※3</sup>の防塵性能を有しています。また、MIL規格に準拠する試験※4をクリアした耐衝撃構造を採用しています。

※1 IPX5とは、内部6.3mmの水滴ノズルを使用して、約3mの距離から12.5L/分の水を最大3分間放水する条件であらゆる方向から噴流を当てるも、通信機器としての機能を有することを意味します。

※2 IPX7とは、常温の水道水、かづね水の水深1mのところに携帯電話を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味します。

※3 IPX9とは、保満度合いを指し、直徑75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に携帯電話を8時間入れてかほんさせ、取り出したときに内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。

※4 MIL規格準拠  
米国国防省が制定したMIL-STD-810Hに準拠した独自の試験を実施しています。

SH-M25が有する防水/防塵性能でできること  
● SH-M25が有する防水/防塵性能でできることについては取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。

ご利用にあたって

防水/防塵性能を維持するために、必ず次の点を確認してください。

- nanoSIMカード/microSDカードトレイをしっかりと閉じたままの状態で充電するときには、ゴムバッキンに無理な力を加えないように注意してください。
- 充電時、および充電後には、必ず次の点を確認してください。  
SH-M25はIPX5の防水性能を有しており、故障の原因となります。
- nanoSIMカード/microSDカードトレイが浮いていないように完全に閉じたことを確認してください。
- 常温(5°C~35°C)の水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。常温の水以外の液体をかけたり、浸けたりした場合は、そのまま使用せよ、常温の水で洗ってください。
- 防水/防塵性能を維持するため、nanoSIMカード/microSDカードトレイはしっかりと閉じた構造となってあります。無理に開けようとすると爪や指などを傷つける可能性がありますので、ご注意ください。
- nanoSIMカード/microSDカードトレイの開閉については、取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。

● 防水/防塵性能を維持するため、異常の有無に問わらず、2年に1回、部品の交換をおすすめします。部品の交換は端末をお預かりして有料で承ります。部品の交換については「保証について」(P.36)の「お問い合わせ先」までご連絡ください。

● SH-M25が有する防水/防塵性能でできることについては取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。

● SH-M25が有する防水/防塵性能でできることについては取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。